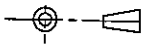


ポスト挿入位置 (POST INSERT POSITION) : ポスト有り (WITH POST)																												備考 (REMARK)								
ブロック (BLOCK) I														ブロック (BLOCK) II								ブロック (BLOCK) III														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8
PCBポスト挿入位置 (PCB POST INSERT POSITION) : ポスト有り (WITH POST)																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											

PAGE 2/2

番号 /No.	名称/PARTS NAME	材質/MATERIAL	仕上げ/FINISH	数量/QTY	NOTE
①	ベース/BASE	PA66樹脂 (RESIN) GF30% UL94HB 黒色 (BLACK)		1	
②	ポスト/POST	JIS C2680R-H	ニッケル下地/OVER Ni PLATE: 2 μ m MIN 半光沢錫めっき/SEMIGLOSS TIN PLATE: 5 ~8 μ m	14	
③		JIS C2680R-H	ニッケル下地/OVER Ni PLATE: 2 μ m MIN 半光沢錫めっき/SEMIGLOSS TIN PLATE: 5 ~8 μ m	14	
④	コンタクト/CONTACT	JIS C2680R-H	銅下地/OVER COPPER PLATE: 2 μ m MIN 半光沢錫めっき/SEMIGLOSS TIN PLATE: 5 ~8 μ m	2	
⑤	PCBポスト/PCB POST	JIS C2680R-H	ニッケル下地/OVER Ni PLATE: 1~3 μ m 半光沢錫めっき/SEMIGLOSS TIN PLATE: 5 ~8 μ m	13	
⑥				13	

No.	名称 (PARTS NAME)	客先番号 (PARTS NO.)	仕様 (REMARK)
⑦	コネクタ (TERMINAL BOX)	8 649 392 023	
⑧	ヒューズ (FUSE)	8 928 290 085	10A (ヒューズ抜去力: 20N MIN. (Pull out force: 20N MIN))
⑨	P. C. B	8 638 216 659	FR4 EPOXY GLASS LANINATE UL94V-0 t=1.0
⑩			レーザーマーキング/LASER MARKING

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
— H —		DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 $\pm 1^\circ$		/	mm	9466シリーズ ピンヘッダー SERIES 9466 PIN HEADER
FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		DR '09/9/24 Chenwei	DSN '03/6/11 Jiang	EDP No
— H —				CHK 109-9-25 Ymagijun	APP 69- Kimata	PARTS No 部番
30988 REVISED S.Y. G.W. '10-10-25 35514 REVISION RECORD Chen YDA '09-9-24 DR CHK 年月日		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社		DWG No 図番		REV. 4

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業 (株) の所有する情報を含まれるので当社の許可なく複製を禁じます。